

# AN2752 应用笔记

# STM8S 和 STM8A 入门

## 前言

通过描述围绕 STM8S 和 STM8A 8- 位微控制器器件建立应用所需的最小硬件和软件环境,本应用笔记对 STM8S 和 STM8A 数据手册中的信息作了补充。分为以下几章:

- 电源
- 模数转换器 (ADC)
- 时钟管理
- 复位控制和开发
- 调试工具支持
- STM8 软件工具链
- 设置 STM8 开发环境

本应用笔记还包含详细的对主要元件作了描述的参考设计原理图。除此之外,给出了一些硬件建议。

# 目录

2	2.1	NE-107-V-2	7
			-
		电源概述	. 7
	2.2	主工作电压	. 8
	2.3	上电 / 掉电复位 (POR/PDR)	8
3	模数:	转换器 (ADC)	10
	3.1	模拟电源	10
	3.2	模拟输入	10
4	时钟'	- 管理1	12
	4.1	时钟管理概述	12
	4.2	内部时钟	12
	4.3	外部时钟	12
5	复位	· 控制1	14
	5.1	复位管理概述	14
6	建议		16
	6.1	印刷电路板	16
	6.2	元件位置	16
	6.3	接地和供电(V <sub>SS</sub> 、V <sub>DD</sub> )	16
	6.4	去耦	16
	6.5	其它信号	17
	6.6	不使用的 I/O 和特性	17
	6.7	用户选项	17
7	参考:	设计1	18
	7.1	元件参考	18
	7.2	原理图	19
8	STM	8 开发工具	20

	8.1	单线接	口模块 (SWIM)	20	)
		8.1.1	SWIM 概述	20	)
		8.1.2	SWIM 连接器引脚	20	)
		8.1.3	硬件连接	21	1
	8.2	仿真器	STice	21	ĺ
		8.2.1	STice 概述	21	1
		8.2.2	STice 仿真配置	22	2
		8.2.3	在线编程和调试	23	3
9	STM	8 软件工	具链	25	5
	9.1	集成开	发环境	26	3
	9.2	编译器		26	3
	9.3	固件库		27	7
10	设置:	STM8	- -发环境	28	3
	10.1	安装工:	具	28	3
	10.2	使用工:	具	29	)
		10.2.1	项目编辑	30	)
		10.2.2	在线帮助	31	1
	10.3	运行演		32	2
		10.3.1	编译项目	32	2
		10.3.2	选择正确的调试工具		3
		10.3.3	连接硬件	34	1
		10.3.4	开始调试会话	35	5
		10.3.5	运行软件	36	3
		10.3.6	后续操作	37	7
11	文档和	和在线帮	助	38	3
12	修订	5史		39	)
	10 1				



表格索引 AN2752

# 表格索引

	元件清单	
	SWIM 连接器引脚	
表 3.	文档修订历史	. 39
表 4.	中文文档修订历史	. 39



图片索引

# 图片索引

图 1.	电源	. 7
图 2.	外部电容	. 8
图 3.	V <sub>DD</sub> /V <sub>SS</sub> 对的典型布局	. 9
图 4.	模拟输入接口	10
图 5.	系统时钟分配内部时钟	12
图 6.	时钟源	13
图 7.	复位管理	14
图 8.	输出特性	15
图 9.	输入特性	15
图 10.	参考设计	19
图 11.	调试系统框图	20
图 12.	硬件连接	21
图 13.	连接说明	21
图 14.	STice 仿真配置	23
图 15.	在线编程和调试	24
图 16.	STM8 软件工具链	25
图 17.	STM8 固件库示例	
图 18.	STVD 开放示例工作区	
图 19.	STVD MCU 编辑模式	
图 20.	STM8 固件库在线帮助手册	
图 21.	STVD: 建立工程	32
图 22.	STVD: 选择调试工具	33
图 23.	连接调试工具到 STM8 评估板	34
图 24.	STVD: 开始调试会话	35
图 25.	STVD: 运行软件	36
图 26.	STM8 评估板	37



硬件要求汇总 AN2752

# 1 硬件要求汇总

为了围绕 STM8S 或者 STM8A 器件构建应用,应用板至少需要提供以下特性:

- 电源
- 时钟管理
- 复位管理
- 调试工具支持:单线接口模块 (SWIM) 连接器



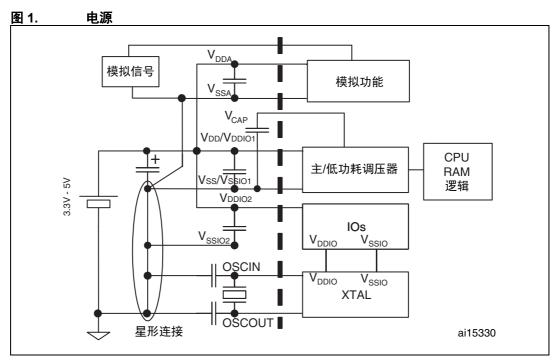
AN2752 电源

## 2 电源

## 2.1 电源概述

该器件可以通过一个外部的  $3.0 \lor 20 \lor 20 \lor 20$  包源供电。一个片上电源管理系统提供了到内核逻辑的  $1.8 \lor 20$  数字电源,具有正常和低功耗两种工作模式。它也能够检测主要的外部电源  $(3.3 \lor 20)$  和内部电源  $(1.8 \lor 20)$  上面的电压跌落。该器件提供:

- 一对 V<sub>DD</sub>/V<sub>SS</sub> (3.3 V ± 0.3 V 到 5 V ± 0.5 V) 焊盘专门用于主稳压器镇流器晶体管供电。
- 两对 V<sub>DD\_IO</sub>/V<sub>SS\_IO</sub> (3.3 V ± 0.3 V 到 5 V ± 0.5 V) 专用焊盘,只用于 I/O 的供电。在 32 引脚封装上,只绑定了一对引脚。
- 注: 对于临近 V<sub>DD</sub>/V<sub>SS</sub> 的 V<sub>DDIO</sub>/V<sub>SSIO</sub>,建议将两对连接到一起,同时只使用一个去耦电容。目 的是通过减少电源之间以及 V<sub>DD</sub>/V<sub>DDIO</sub> 和电容之间的连接线长度,以确保好的抗噪性能。
  - 一对专门用于模拟功能供电的  $V_{DDA}/V_{SSA}$  (3.3 V ± 0.3 V 到 5 V ± 0.5 V) 焊盘。更多详细信息,请参见 第 3 节:模数转换器 (ADC) 第 10 页。



注: 电容必须尽可能靠近器件电源连接(特别是在 V<sub>DD</sub> 有专用地平面的情况下)。 可选择在 OSCIN/OSCOUT 上放置一个晶体 / 谐振器。谐振器必须尽可能靠近 OSCIN 和 OSCOUT 引脚连接。负载电容地必须尽可能靠近 V<sub>SS</sub> 连接。

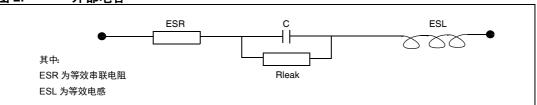
电源 AN2752

## 2.2 主工作电压

STM8S 和 STM8A 器件采用  $0.13~\mu m$  工艺制作。 STM8S 和 STM8A 内核以及 I/O 外设需要不同的电源供电。实际上, STM8S 和 STM8A 器件有一个标称目标输出为 1.8~V 的内部稳压器。

主调压器的稳定性是通过将外部电容  $C_{EXT}$  连接到 VCAP 引脚实现的。更多关于 VCAP 电容特性的信息,请参考 STM8S 或 STM8A 数据手册。要注意将电容的串联等效电感限制在 15 nH 以下。

#### 图 2. 外部电容



## 2.3 上电/掉电复位 (POR/PDR)

对主调压器和低功耗调压器的输入供电由上电 / 掉电复位电路监控。监控电压范围为 0.7 V 到 2.7 V。

在上电过程中时, POR/PDR 保持器件处于复位,直到电源电压 ( $V_{DD}$  和  $V_{DDIO}$ )达到它们指定的工作区域。

在开机时,应维持一个 0.7 V 以下的预定义复位。复位释放的上限在产品数据手册的电气特性一节中定义。

迟滞 (POR > PDR) 用以确保准确检测电压上升和下降。

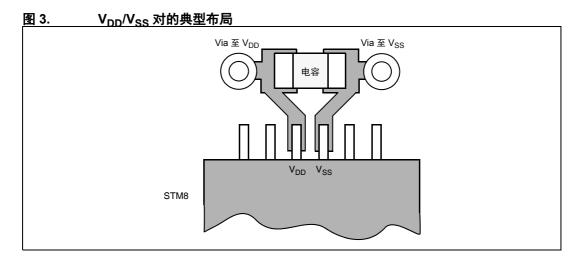
当电源电压下降到  $V_{POR/PDR}$  门限值(孤立和重复的事件)以下时, POR/PDR 也会产生一个复位。

AN2752 电源

### 建议

所有的引脚需要正确地连接到电源上。这些连接,包括焊盘、线和过孔,都应该有尽可能低的阻抗。典型情况下,这可通过使用粗的线宽做到,最好在多层印刷电路板 (PCB) 中使用专用供电层。

此外,每个供电电源对都应使用滤波陶瓷电容(100nF)和化学电容 (1..2  $\mu$ F) 去耦,它们与 STM8S 或 STM8A 器件并联。这些陶瓷电容应放置在 PCB 另一侧尽可能接近或低于适当引 脚的位置。其典型值为 10 nF 至 100 nF,但准确值取决于应用需要。图 3显示了这种  $V_{DD}/V_{SS}$  对的典型布局。





模数转换器 (ADC) AN2752

## 3 模数转换器(ADC)

## 3.1 模拟电源

ADC 单元具有一个独立的模拟电源参考电压,它与输入引脚  $V_{DDA}$  保持隔离,这样使得 ADC 有一个非常干净的电源。模拟供电电压范围与在  $V_{DD}$  引脚上的数字供电电压范围是一样的。一个独立的在  $V_{SSA}$  引脚上的模拟电源接地连接进一步增强了 ADC 的电源隔离。模拟电源电压和模拟电源接地连接一起,在  $V_{REF+}$  引脚上提供了用于 ADC 单元的单独外部模拟 参考电压。这在低电压输入时提供了更好的准确性,如下:

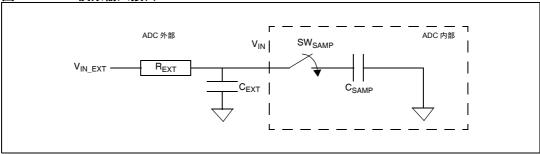
- V<sub>REF+</sub>(正模拟参考电压输入): ADC 高 / 正参考电压应该在 [250 mV, V<sub>DDA</sub>] 之间。更 多有关 V<sub>REF+</sub> 值的信息,请参考 STM8S 或 STM8A 数据手册。在没有外部 V<sub>REF+</sub> 引脚 的器件中(封装引脚少于等于 48),该输入与 V<sub>DDA</sub> 连接。
- V<sub>REF</sub>(负模拟参考电压输入): ADC 低 / 负参考电压应该高于 V<sub>SSA</sub>。更多有关 V<sub>REF</sub> 值的信息,请参考 STM8S 或 STM8A 数据手册。在没有外部 V<sub>REF</sub> 引脚的器件中(封装引脚少于等于 48),该输入与 V<sub>SSA</sub> 连接。

## 3.2 模拟输入

STM8S 和 STM8A 器件具有 16 个模拟输入通道,每个通道被 ADC 逐个转换,并且每个通道复用一个 I/O。

ADC 的模拟输入接口如图 4 所示。

### 图 4. 模拟输入接口



AN2752 模数转换器 (ADC)

### 公式 1:

$$C_{VIN} = C_{SAMP} + C_{EXT}$$

#### 其中:

- C<sub>VIN</sub> 是在 V<sub>IN</sub> 路径上的总等效电容
- C<sub>SAMP</sub> 是等效采样电容
- C<sub>EXT</sub> 是 V<sub>IN</sub> 到宏引脚路径上的总外部电容。它们包括寄生走线电容、焊盘和引脚电容以及外部电容。为了确保合适和精确的采样,必须满足下面的等式

### 公式 2:

$$(R_{SW} + R_{EXT}) \times (C_{SAMP} + C_{EXT}) < \left(\frac{3}{10}\right) \times T_{S}$$

#### 其中:

- $\bullet$  R<sub>SW</sub> = 30 kOhm
- R<sub>EXT</sub> 是 V<sub>IN</sub> 路径上的总外部电阻。
- $C_{SAMP} = 3 pF$
- T<sub>S</sub> = 0.5 µs (对于 2 MHz 输入时钟)

当设计 ADC 模拟输入接口时, $\Delta$ 式 2 中的  $R_{EXT}$  和  $C_{EXT}$  是明确的。

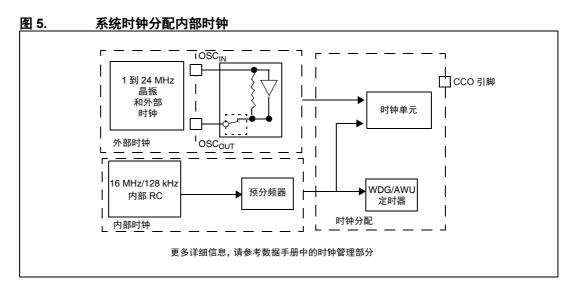
更多详细信息,请参考 STM8S 或 STM8A 数据手册和/或它们相应的参考手册 (RM0016)。

时钟管理 AN2752

## 4 时钟管理

## 4.1 时钟管理概述

STM8S 和 STM8A 器件提供了一个灵活的选择内核和外设 (ADC、存储器、数字外设)时钟的方式。器件具有内部和外部时钟源输入以及一个输出时钟 (CCO)。



## 4.2 内部时钟

RC 振荡器具有一个内部电容 (C) 和一个内部阶梯电阻 (R)。 STM8S 和 STM8A 器件具有两种类型的内部时钟: 一个频率为 16 MHz 的高速内部时钟 (HSI) 和一个频率为 128 kHz 的低速内部时钟 (LSI)。

复位之后, CPU 在内部 RC (HSI 时钟信号) 8 分频的频率下启动, 即 2 MHz。

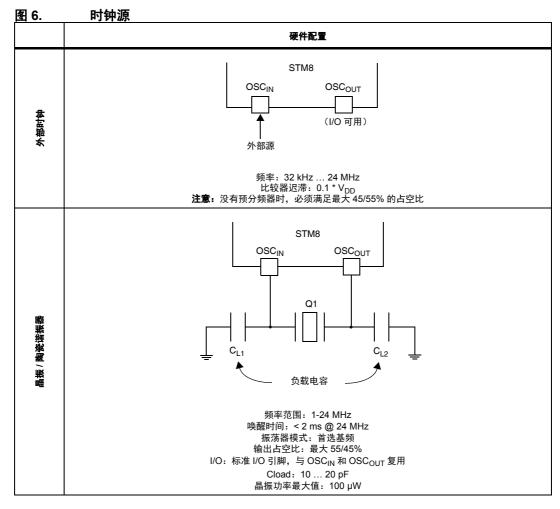
## 4.3 外部时钟

STM8S 和 STM8A 器件可以连接到一个外部晶振或一个外部振荡器。

注: 当没有使用外部时钟时,OSCIN 和 OSCOUT 可以用作通用 I/Os。

图 6显示了外部时钟连接。

AN2752 时钟管理



负载电容  $C_{L1}$  和  $C_{L2}$  的值很大程度上取决于晶振类型和频率。用户可以参考晶振制造商的数据手册来选择电容。为实现最佳的振荡稳定性,  $C_{L1}$  和  $C_{L2}$  一般具有相同的值。典型值的范围是从小于 20 pF 到 40 pF 之间 (cload:10 ... 20 pF)。还需要考虑到板子布局的寄生电容,一般在元件值上加上几 pF。

### 建议

在 PCB 布局上,所有的连接都应该尽可能短。任何额外信号,特别是那些可能干扰振荡器的信号,应该使用合适的屏蔽以使其与振荡器电路的 PCB 区域保持局部隔离。

复位控制 AN2752

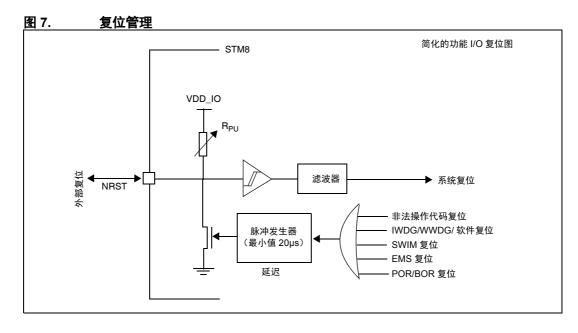
## 5 复位控制

## 5.1 复位管理概述

复位单元是一个专用的 5 V 双向 I/O。它的输出缓冲器包括一个 40 k 的上拉电阻,驱动能力锁定为 IOl<sub>MIN</sub> = 2 mA @ 0.4 V (3 V 到 5.5 V 范围)。输出缓冲器简化为 n 沟道 MOSFET (NMOS)。如果使用了 40 k 上拉电阻,该单元就不具有 5 V 的输出驱动能力。接收器包括一个干扰滤波器、这里输出缓冲器具有 20  $\mu$ s 的延迟。

### 有很多复位源,包括:

- 通过 NRST 引脚外部复位
- 上电复位 (POR) 和欠压复位 (BOR): 在上电期间,POR 保持器件处于复位,直到电源电压(V<sub>DD</sub> 和 V<sub>DDIO</sub>)达到 BOR 开始工作的电压水平。
- 独立看门狗复位 (IWDG)
- 窗口看门狗复位 (WWDG)
- 软件复位:应用软件可以触发复位
- SWIM 复位: 一个连接到 SWIM 接口的外部器件可以请求 SWIM 模块生成微控制器复位。
- 非法操作代码复位:如果执行的代码不与任何操作代码或字节前值相符,就会生成一个 复位。
- 电磁敏感性 (EMS) 复位:如果关键寄存器被损坏或者过载,就会生成复位。

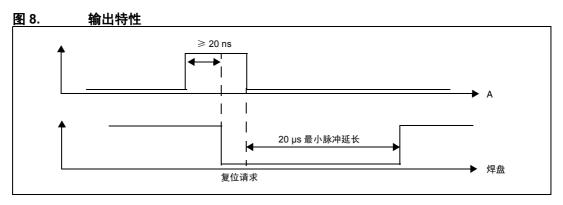




AN2752 复位控制

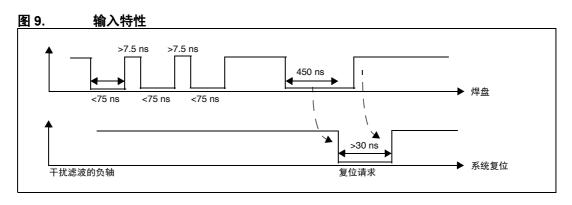
### 输出特性

- 内部输出缓冲器上≥ 20 ns 的脉冲持续时间保证了引脚上的有效脉冲。
- 在有效脉冲被识别后,可保证从 A 的下降沿开始,引脚上有一个至少 20 µs 的脉冲。



### 输入特性

- 所有持续时间小于 75 ns 的脉冲都被滤除
- 所有具有1/10比例的连续/突发尖峰都被滤除。这意味着当一个7.5 ns间隔出现在尖峰之间时 (比例 1/10), 长达 75 ns 的负尖峰必然被滤除。
- 所有持续时间大于 450 ns 的脉冲被识别为有效脉冲
- 在一个有效脉冲被识别后,确保产生一个至少 30 ns 的内部脉冲





建议 AN2752

## 6 建议

## 6.1 印刷电路板

由于技术原因,最好使用多层 PCB 的单独一层专用于接地( $V_{SS}$ ),另一层专用于  $V_{DD}$  供电,这样可达到良好的去耦和屏蔽效果。对于很多应用,由于经济要求不能使用此类板。在这种情况下,最重要的特性就是确保  $V_{SS}$  和电源有良好的结构。

## 6.2 元件位置

为了减少 PCB 上的交叉耦合, PCB 的初始布局必须对不同的电路的电磁干扰 (EMI) 贡献进行区分,即噪声、高电流电路、低电压电路和数字部分。

## 6.3 接地和供电(V<sub>SS</sub>、V<sub>DD</sub>)

V<sub>SS</sub> 应该分别单独在每个模块(噪声、低电平敏感和数字)单点接地,以汇集所有的接地回流。必须避免出现环,或使环有最小面积。供电应靠近地线实现,以最小化供电环的面积。这是因为供电环的行为类似天线,因此它是 EMI 的主要发送者和接收者。所有无元件的PCB 表面必须用额外的接地填充,以创造屏蔽 (尤其是使用单层 PCB 时)。

## 6.4 去耦

用于外部电源的标准去耦器是一个 100  $\mu F$  池电容。为了减少电流回路的面积,补充的 100 nF 电容必须放置在尽可能靠近芯片的  $V_{SS}/V_{DD}$  引脚。

通常情况下,对所有敏感或者噪声信号去耦提高了电磁兼容 (EMC)性能。

### 有两种类型的去耦器:

- 靠近元件的电容。必须要考虑所有电容在某一频率外的电感特性。如果可能,应该将逐渐减小的电容 (0.1、0.01、... μF) 并联。
- 电感。比如尽管铁氧体磁环经常被忽略,但它是不错的电感,因为它具有良好的 EMI 能量分布特性,并且没有 DC 电压损失 (当使用一个简单电阻时就不是这种情况)。

AN2752 建议

## 6.5 其它信号

当设计一个应用时,以下区域需要详细研究以提高 EMC 性能:

- 噪声信号 (时钟)
- 敏感信号 (高阻)

#### 此外:

● 暂时性干扰会永久影响用于运行过程的信号,例如中断和握手选通信号(但不是 LED 指令)。

对于这些信号,使用  $V_{SS}$  周围接地跟踪可以提高 EMC 性能,正如更短的长度或无噪声和敏感跟踪(串扰影响)那样。

对于数字信号,两个逻辑状态必须达到可能的最佳电气边界。建议使用慢速施密特触发器以 消除寄生状态。

## 6.6 不使用的 I/O 和特性

微控制器都是为多种应用设计的,通常一个应用不会使用 100 % 的微控制器资源。

为了提高 EMC 性能,不使用的时钟、计数器、 I/O 都不应浮空,例如, I/O 应该设置为 0 或者 1(上拉或者下拉至不用的 I/O 引脚),并且不使用的功能应被"冻结"或禁用。

或者,不用的 I/O 可以编程为推挽 " 低 ",以使它们保持在一个指定的电平,但不使用外部元件。

## 6.7 用户选项

STM8S 和 STM8A 器件具有用户选项特性,可以用来重映射或启用 / 禁用一个自动复位或低速看门狗。详情请参见产品数据手册。



参考设计 AN2752

# 7 参考设计

## 7.1 元件参考

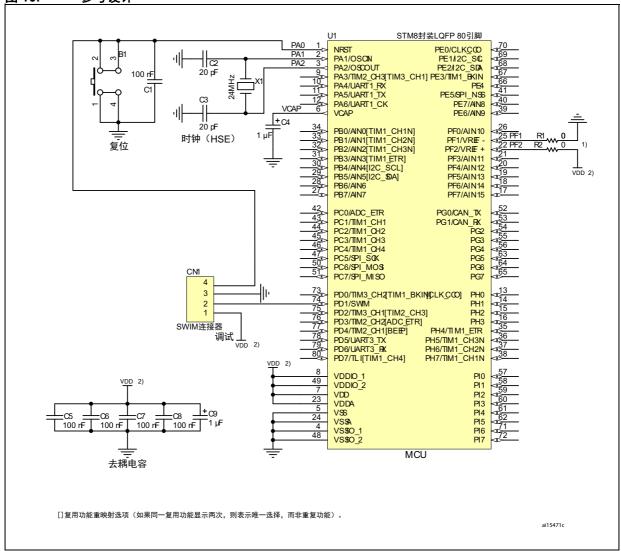
表 1. 元件清单

ID	元件名称	参考	数量	注释
1	微控制器	STM8S 和 STM8A	1	参考 STM8S 或 STM8A 数据手册的"引脚排列和引脚描述"和"封装特性"部分,以选择正确的封装。
2	按键	1	1	
3	电阻	10 kOhm	1	
4	电容	100 nF	5	陶瓷电容 (去耦电容)
5	电容	1 μF	1	(去耦电容)
6	电容	1 μF	1	主调压器稳定
7	电容	2040 pF	2	用于晶振
8	晶振	124 MHz	1	
9	SWIM 连接器	4 个引脚	1	

AN2752 参考设计

## 7.2 原理图

### 图 10. 参考设计



- 1. 如果 22 或 25 个引脚要求作为 GPIO, R1 和 R2 应该去除。
- 2. V<sub>DD</sub> 必须在 STM8S 或 STM8A 微控制器允许的电源电压范围内。

STM8 开发工具 AN2752

## 8 STM8 开发工具

STM8S 和 STM8A 微控制器的开发工具包括 STice 仿真系统,由一个完整的软件工具包支持,包括 C 编译器、汇编器和高级语言调试集成开发环境支持。

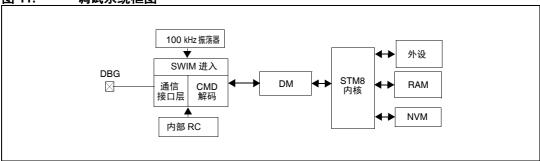
## 8.1 单线接口模块 (SWIM)

### 8.1.1 SWIM 概述

在线调试模式或在线编程模式通过一个单线硬件接口管理,该接口基于开漏线,具有超快存储编程特性。除了与在线调试模块耦合, SWIM 也可以进行 RAM 和外设的非侵入式读 / 写操作。这使得在线调试器非常强大,接近全功能仿真器的性能。

SWIM 引脚可以用作标准 I/O (具有 8 mA 能力),如果用户想使用它调试,会存在一些限制。最安全的方式是用它提供一个 PCB 上的带选项。更多 SWIM 协议相关信息,请参考 STM8 SWIM 通信协议和调试模块用户手册 (UM0470)。

图 11. 调试系统框图



### 8.1.2 SWIM 连接器引脚

SWIM 连接器引脚包括表 2 中描述的 4 个引脚。

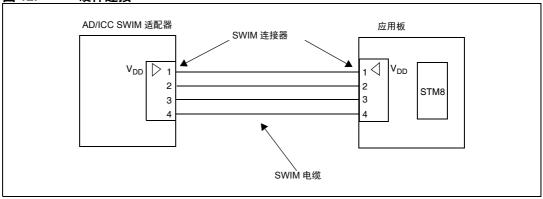
表 2. SWIM 连接器引脚

引脚号	引脚名称
Pin 1	$V_{DD}$
Pin 2	SWIM 引脚
Pin 3	$V_{SS}$
Pin 4	复位

AN2752 STM8 开发工具

### 8.1.3 硬件连接

图 12. 硬件连接



注意: 建议将 SWIM 头尽可能靠近 STM8S 或 STM8A 器件放置,因为这样会减小任何可能由长 PCB 走线带来的信号恶化。

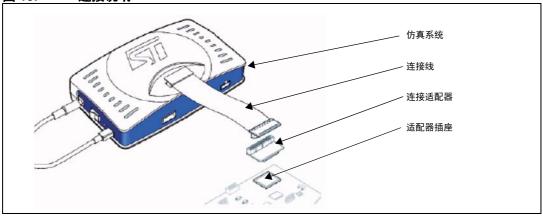
## 8.2 仿真器 STice

### 8.2.1 STice 概述

STice 是一个模块化的高端仿真系统,它通过 USB 接口连接 PC 和应用板,而不是目标微控制器。

它由免费的 STM8 工具套件支持: IDE ST visual develop (STVD) 编程器、 ST visual programmer (STVP) 和 STM8 汇编器。更多详细信息,请参考 STM8 的 STice 仿真器。





STM8 开发工具 AN2752

### 仿真系统: STice

- 仿真盒
- 用于 USB、电源、触发器、分析器输入线

#### 连接线

● 用于连接应用板的 60 引脚或 120 引脚电缆

#### 连接适配器

● 连接到 STM8S 或 STM8A 微控制器对应封装引脚的线

#### 适配器插座

● 用于连接适配器和 STM8S 或 STM8A 微控制器的特定封装插座

### 8.2.2 STice 仿真配置

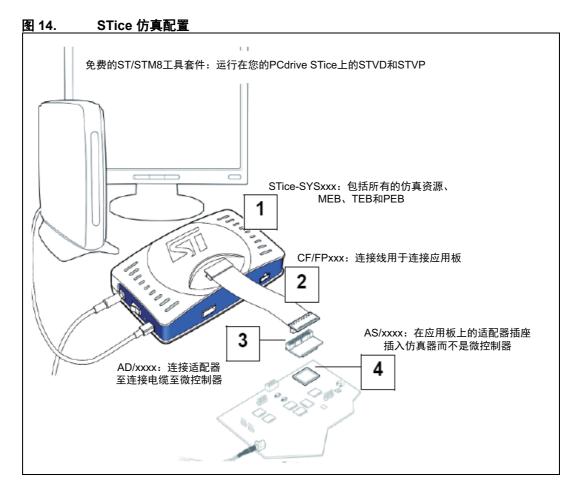
在仿真配置中, STice 通过 USB 接口连接 PC 和应用板,而不是使用的目标微控制器。

- 连接线:柔性电缆 (60 引脚或 120 引脚,取决于目标微控制器),用于从 STice 到应用板传递信号。
- 连接适配器:将连接线连接到用户应用板上的目标微控制器封装。
- 适配器插座:焊接在应用板而不是微控制器上的插座,同时接收连接适配器。

STice 系统不包括上述附件。**为了确定支持的微控制器具体需要什么,参考** www.st.com 网站上的在线产品选择器。



AN2752 STM8 开发工具

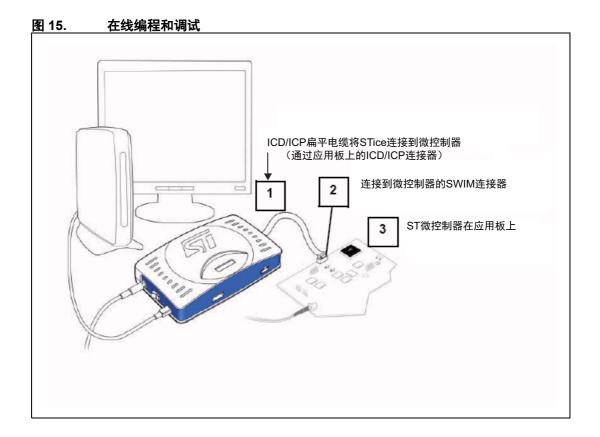


### 8.2.3 在线编程和调试

在线调试 / 编程配置过程中,当应用运行在应用板上的微控制器上时, STice 允许在微控制器上对应用进行编程和调试。 STice 支持 SWIM 协议,这使得只用一个通用 I/O 就可以在线编程和调试微控制器。

在仿真和在线编程 / 调试配置中, STice 由运行在主 PC 上的 ST visual develop (STVD) 或 ST visual programmer (STVP) 集成开发环境驱动。这样提供了一个单独的简便易用的接口,可以对高级应用构建、调试和编程特性进行完全控制。

STM8 开发工具 AN2752





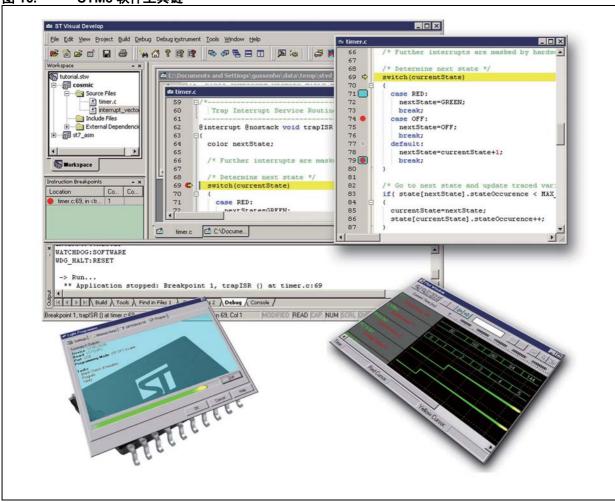
AN2752 STM8 软件工具链

## 9 STM8 软件工具链

为了在 STM8S 或 STM8A 器件上编写、编译和运行第一个软件,需要下列软件工具链的组件 (参见 8 16):

- 集成开发环境
- 编译器
- 固件库 (可选,用于方便启动)

### 图 16. STM8 软件工具链



STM8 软件工具链 AN2752

## 9.1 集成开发环境

集成开发环境 ST Visual Develop (STVD) 为全程控制应用开发 (从构建和调试应用代码到 微控制器编程)提供了简便易用且高效的环境。 STVD 是免费 ST 工具套件的一部分,该套件还包括 ST Visual Programmer(STVP) 编程接口和 ST Assembler Linker。

为了构建应用程序, STVD 为 ST 无缝集成了 C 和汇编语言工具链,包括 Cosmic 和 Raisonance C 语言编译器与 ST Assembler Linker。在调试时, STVD 提供了一个集成的仿真器 (软件),同时支持包括低成本 RLink 在线调试 / 编程器和高端 STice 仿真器等全套硬件工具。

为了对 STM8S 或 STM8A 器件进行应用编程,STVD 也提供了一个从微控制器存储器读取、写入和验证的接口。该接口基于 ST visual programmer (STVP),适合 STVP 支持的所有目标器件和编程工具。

免费的用于 STM8 的 ST 工具套件可以从意法半导体主页上获取 (参见 www.st.com)。

## 9.2 编译器

STM8S 和 STM8A 器件可以由一个包括在 ST 工具套件中的免费汇编工具链编程。

由于内核是为了支持高级语言而优化设计,因此建议使用 C 编译器!

STM8 的 C 编译器由第三方公司 Cosmic 和 Raisonance 提供。

从 www.cosmic-software.com 和 www.raisonance.com 上可以获取一个能够生成高达 16 Kbytes 代码的免费 C 编译器版本。



AN2752 STM8 软件工具链

#### 9.3 固件库

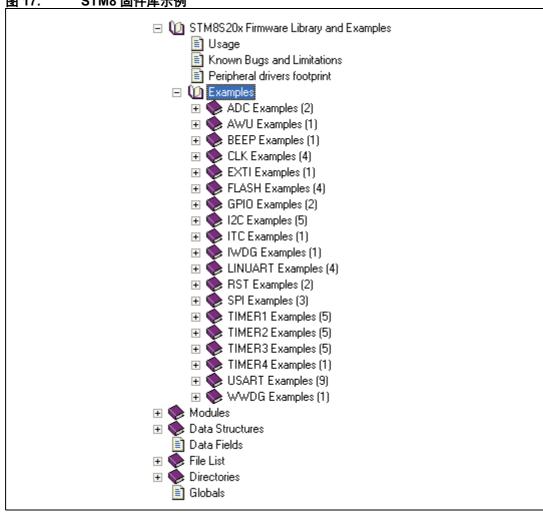
对于每个 STM8 外设, STM8 固件库就是一整套源代码示例。它是按照严格的 ANSI-C 编 写,完全与 MISRA C 2004 兼容 (参见 8 17)。

所有的示例都配有用于 STVD 和 Cosmic C 编译器的工作区和项目定义文件,这使用户可以 轻松载入和编辑到开发环境中。

运行在意法半导体 STM8 评估板上的示例可以轻松地根据其它类型硬件进行移植。

更多关于 STM8 固件库的信息,请咨询意法半导体。

#### STM8 固件库示例 图 17.



设置 STM8 开发环境 AN2752

## 10 设置 STM8 开发环境

根据软件 (SW) 和硬件 (HW) 工具提供商的不同,STM8 开发环境设置看起来会有一些区别。 对于下列 SW 和 HW 工具的典型设置描述如下:

- 来自 Cosmic 公司的 STM8 C 编译器
- 来自意法半导体的 ST 工具套件和 STM8 固件库
- 来自 Raisonance 公司的 HW 调试接口 "Rlink"
- 意法半导体的 STM8 评估板

## 10.1 安装工具

所有软件工具都配有一个设置向导,用于在整个安装过程中引导用户。建议按照下列顺序安装工具:

- 1. C编译器
- 2. ST 工具套件
- 3. STM8 固件库

Rlink 不需要在 STM8 开发环境中安装任何专用软件,因为 ST 工具套件配有必需的驱动器。

注: R-link 驱动器必须按照以下位置单独启动: Start/Programs/STtoolset/Setup/Install Rlink driver.

AN2752 设置 STM8 开发环境

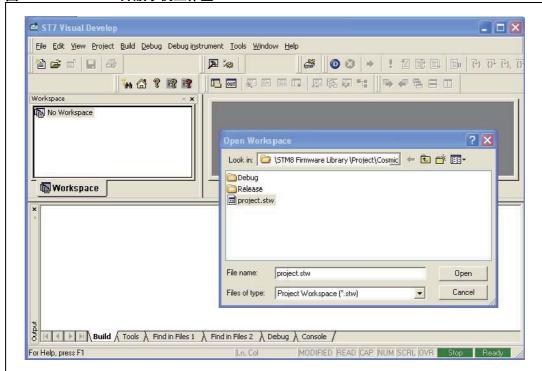
## 10.2 使用工具

一旦工具安装完成, ST visual develop (STVD) 集成开发环境就可以启动。

用户可以选择新建一个新项目的工作区或者打开一个已有的工作区。如果是第一次使用 STVD,建议从 STM8 固件库中打开一个已有的项目。

STM8 固件库包括几个用于每个外设的示例和一个工作区,工作区包括一个已经配置用于 STM8 评估板点阵显示的项目。它位于固件的子目录 \Project\Cosmic (参见图 18)。

图 18. STVD 开放示例工作区



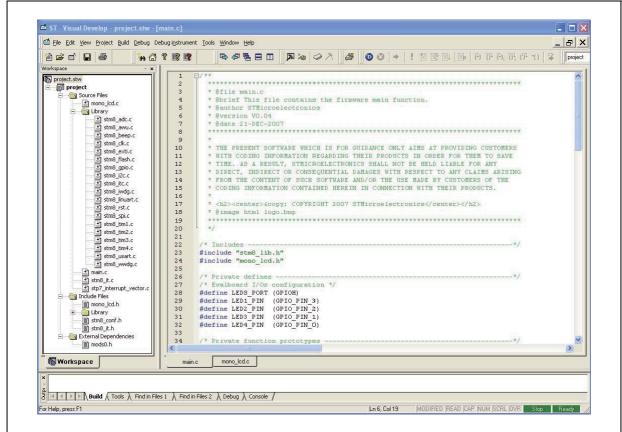


设置 STM8 开发环境 AN2752

### 10.2.1 项目编辑

所有的项目源文件都可见,同时可以编辑 (参见图 19)。

图 19. STVD MCU 编辑模式



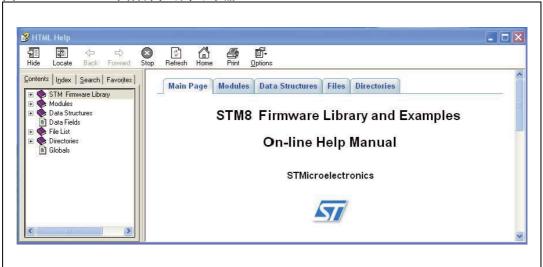


AN2752 设置 STM8 开发环境

## 10.2.2 在线帮助

在线帮助手册可以从固件安装目录里获得(参见820),该手册用来帮助用户理解 STM8 固件库的结构。

图 20. STM8 固件库在线帮助手册



设置 STM8 开发环境 AN2752

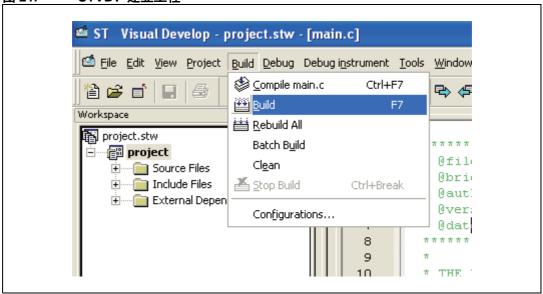
## 10.3 运行演示软件

为了在 STM8 评估板上运行演示软件,项目需要编译,同时需要在调试会话启动之前选择正确的 HW 工具。

### 10.3.1 编译项目

可以使用 "Build" 菜单中的 "Build" 功能对项目进行编译 (参见图 21)。





AN2752 设置 STM8 开发环境

### 10.3.2 选择正确的调试工具

在下面的示例中, Rlink 工具用于通过 SWIM 接口与 STM8 的板上调试模块通信。

Rlink 工具可以从 "Debug Instrument Settings" 对话框中的 "Debug Instrument Selection" 选择(参见图 22)。

图 22. STVD: 选择调试工具

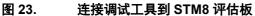


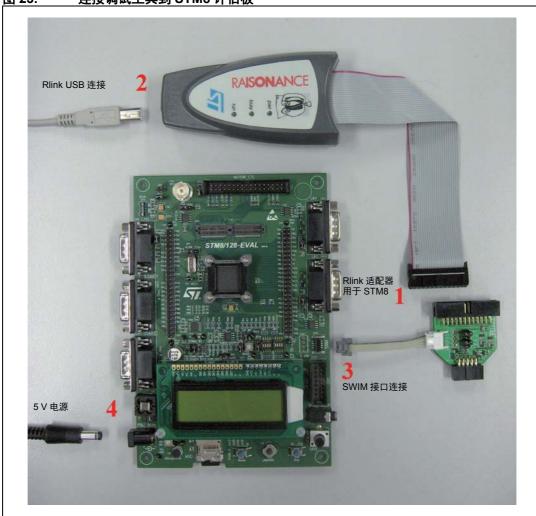
设置 STM8 开发环境 AN2752

### 10.3.3 连接硬件

Rlink 工具可以通过一个标准的 USB 与 PC 连接。它还通过 USB 接口供电。

在控制器这一边,连接 STM8 评估板用的是 SWIM 接口电缆。 STM8 评估板由一个外部 5 V 电源供电 (参见 23)。





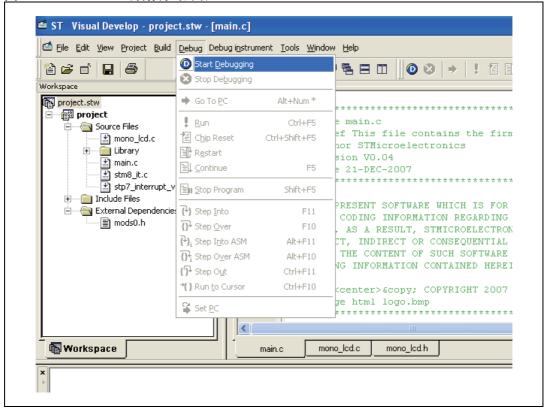
注意: 在 Rlink ICC/SWIM 适配器板上,必须设置 "SWIM" 跳线。 如果在应用中 SWIM 线没有上拉,则还要设置 "ADAPT" 跳线。 在任何情况下,都不要设置 "PW-5V" 和 "12MHz" 跳线。

AN2752 设置 STM8 开发环境

### 10.3.4 开始调试会话

可以通过 "Debug Start Debugging" 命令进入调试模式 (参见图 24)。

图 24. STVD: 开始调试会话

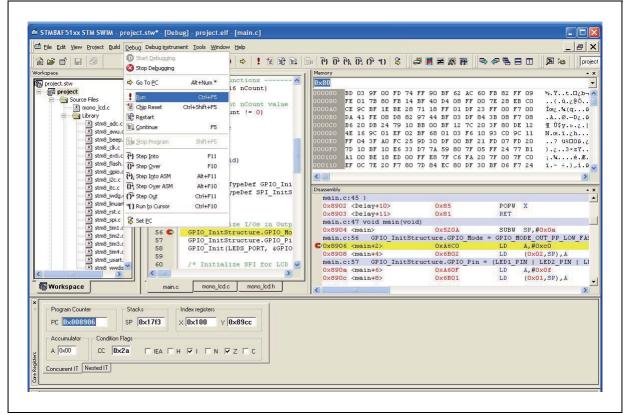


设置 STM8 开发环境 AN2752

### 10.3.5 运行软件

在进入调试模式后,可以通过菜单 "Debug Run" 菜单中的运行命令启动软件 (参见图 25)。

图 25. STVD: 运行软件



AN2752 设置 STM8 开发环境

STM8 评估板上的 LCD 显示屏表明成功完成调试会话 (参见图 26)。

图 26. STM8 评估板



#### 10.3.6 后续操作

接着从上面描述的初始调试会话开始, STM8S 和 STM8A 器件的额外外设就可以逐个开始 运行。

STM8S 和 STM8A 器件的许多特性是由 STM8 评估板上的专用硬件支持。必要的软件驱动 (CAN 驱动、LIN 驱动、按钮、存储卡、蜂鸣器等)都包含在 STM8 固件库中。

文档和在线帮助 AN2752

## 11 文档和在线帮助

与工具使用相关的文档资源包括:

#### 应用

- STM8S 数据手册:
  - STM8S207xx STM8S208xx
  - STM8S105xx
  - STM8S103K3 STM8S103F3 STM8S103F2
  - STM8S903K3 STM8S903F3
  - STM8S003K3 STM8S003F3
- STM8A 数据手册:
  - STM8AF52xx STM8AF6269/8x/Ax STM8AF51xx STM8AF6169/7x/8x/9x/Ax
  - STM8AF622x/4x STM8AF6266/68 STM8AF612x/4x STM8AF6166/68
- 如何对 STM8S 和 STM8A 的 Flash 编程存储器和数据 EEPROM 编程 (PM0051)
- STM8S 和 STM8A 微控制器系列参考手册 (RM0016)
- STM8 CPU 编程手册 (PM0044)

### 工具

- STM8 固件库和版本说明 (作为帮助文件包含详细的固件库描述)
- 用于 ST 微控制器数据简介的 STice 高级仿真系统
- STice 用户手册
- Cosmic C 编译器用户手册
- STM8/128-EVAL 评估板用户手册 (UM0482)
- ST visual develop 指导 (在 ST- 工具链中作为帮助文件)
- ST visual develop (STVD) 用户手册
- STM8 SWIM 通信协议和调试模块用户手册 (UM0470)

开发者可以利用 www.st.com 网站上的微控制器讨论区交流思想。这是寻找不同应用思路的最好的地方。除此之外,网站还有一个关于微控制器的 FAQ 技术资料,它提供了许多问题和解决方案。



AN2752 修订历史

# 12 修订历史

表 3. 文档修订历史

文 5. 文档房间加文			
日期	版本	变更	
2008年6月03日	1	初始版本	
2008年9月01日	2	STM8S207/208 替换成 STM8S20xxx <i>图 10: 参考设计第 19 页</i> 和 <i>图 12: 修改了第 21 页的 LQFP 80 引脚的引脚排列</i> ,以使其与 STM8S20xxx 数据手册中的引脚描述保持一致。 修改了 <i>图 7: 复位管理第 14 页</i>	
2009年4月01日	3	修改了第 2.2 节: 主工作电压第 8 页	
2011年8月5日	4	表 1: 通用工作条件: 替换了 图 10: 参考设计第 19 页: 更新了 C4 电容的电容值。	
由于本修改覆盖了 STM8A 器件,因此整篇文档中添加用 STM8S 和 STM8A 替换了 "Root part number 2"。		更新了 <i>第 2.2 节: 主工作电压</i> : 去掉了 <i>表 1: 通用工作条件</i> ,添加了一个 STM8S 和 STM8A 数据手册参考。 去掉了 5.2 节: 硬件复位植入。 表 1: 元件清单: 为 "ID"6 更新了 "Reference" 值。 去掉了 7.3 节: 引脚排列。	

### 表 4. 中文文档修订历史

日期	版本	变更
2015年9月9日	1	中文初始版本

#### 重要通知 - 请仔细阅读

意法半导体公司及其子公司("ST")保留随时对 ST 产品和 / 或本文档进行变更、更正、增强、修改和改进的权利,恕不另行通知。买方在订货之前应获取关于 ST 产品的最新信息。 ST 产品的销售依照订单确认时的相关 ST 销售条款。

买方自行负责对 ST 产品的选择和使用, ST 概不承担与应用协助或买方产品设计相关的任何责任。

ST 不对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。

转售的 ST 产品如有不同于此处提供的信息的规定,将导致 ST 针对该产品授予的任何保证失效。

ST 和 ST 徽标是 ST 的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。

本文档中的信息取代本文档所有早期版本中提供的信息。

© 2015 STMicroelectronics - 保留所有权利 2015

